Silicon Tracker TDR 例会会议纪要

时间: 2025 年 9 月 5 日 上午 9:30 → 10:27

地点: 多学科 228

主要参会人员:李刚、严雄波、史欣、徐子俊、周扬、钱小辉、王翰文、张奕晗、李宇杰、鲍晨涛、崔宇鑫、张嘉健(线上:陆卫国、符晨曦、傅成栋)

请假: 王聪聪、赵梅、袁煦昊、骆首栋、李一鸣 缺席:

会议内容:

1、预计于 9 月 17 号 16: 50 TDR review, 严琪介绍了准备的相关材料, HC-CMOS 当前数字的串行输出已验证, SPI 协议读出写入正常, 当前版本的电流镜放大倍数不够, 导致 PCB 设计非常困难;

2. 会议讨论了怎样做到更有效的组内合作,更合理的未来规划,包括探测器模块,机械,冷却系统,电子学等方面。会议讨论了近期的流片计划,芯片起订3*4 mm,长宽可增加25%



